PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-277868

(43)Date of publication of application: 06.10.2000

(51)Int.Cl.

H01S 5/343 H01L 33/00 H01S 5/22 H01S 5/347

(21)Application number: 11-082510

(71)Applicant: SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

25.03.1999

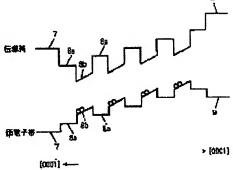
(72)Inventor: HATA MASAYUKI

HAYASHI NOBUHIKO

(54) LIGHT EMITTING ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light emitting element with high light emission efficiency and a low operation current or a low threshold current. SOLUTION: A p-type impurity is doped having in the vicinity of an interface in the [000-1] direction in a quantum well layer 8b or is doped heavily near an interface in the [000-1] direction in a barrier layer 8a. Or says an n-type impurity may be doped heavily near an interface in the [0001] direction in a quantum well layer 8b or doped heavily near an interface in the [0001] direction in a barrier layer 8a. In this way, at least p-type or n-type impurity is added uniformly in the light emitting 687 layer in the quantum well structure, so that the potential generated by piezoelectric effect in the confinement direction can be reduced in the quantum well structure. Then, the isolation between electorons and holes injected as a current can be restricted, and a decrease in luminous efficiency and the increase in operation current or threshold current can be reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.07.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-277868

(P2000-277868A)

(43)公開日 平成12年10月6日(2000.10.6)

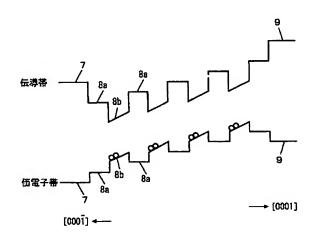
| (51) Int.Cl. ⁷ | | 設別記号 | FΙ | | ร์ | -7]-ド(参考) |
|---|-------------|-----------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| H01S | 5/343 | | H01S 3 | 3/18 | 677 | 5 F 0 4 1 |
| H01L | 33/00 | | H01L 3 | 3/00 | С | 5 F O 7 3 |
| | | | | | D | |
| | | | | | В | |
| H01S | 5/22 | | H018 | - | 662 | |
| | | 審查請求 | 未請求 請求項 | 頁の数18 OL | (全 21 頁) | 最終頁に続く |
| (21)出願番号 | | 特願平11-82510 | (71)出願人 | 000001889 | | |
| , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | 三洋電機株式 | (会社 | |
| (22)出顧日 | | 平成11年3月25日(1999.3.25) | | 大阪府守口市 | 市京阪本通2丁 | 目5番5号 |
| | | | (72)発明者 | 畑雅幸 | | |
| | | | | 大阪府守口市 | 方下下本通2丁 | 目5番5号 三 |
| | | | | 洋電機株式会 | 社内 | |
| | | | (72)発明者 | | | |
| | | | | 大阪府守口市 | 市京阪本通2丁 | 目5番5号 三 |
| | | | | 洋電機株式会 | 会社内 | |
| | | | (74)代理人 | | | |
| | | | | 弁理士 福息 | 高 祥人 | |
| | | | | | | |
| | | | | ŧ | | 最終頁に続く |

(54) 【発明の名称】 発光素子

(57)【要約】

【課題】 発光効率が高く動作電流またはしきい値電流 が低い発光素子を提供することである。

【解決手段】 p型不純物を量子井戸層8b中の[000-1]方向側の界面近くに多くドーピングするかまたは障壁層8a中で量子井戸層8bの[000-1]方向側の界面近くに多くドーピングする。あるいは、n型不純物を量子井戸層8b中の[0001]方向側の界面近くに多くドーピングするかまたは障壁層8a中で量子井戸層8bの[0001]方向側の界面近くに多くドーピングする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電効果の発生を伴う歪を有する1つ以 上の井戸層と、前記井戸層を挟むように配置された2つ 以上の障壁層とから構成される量子井戸構造の発光層を 備え、前記量子井戸構造の発光周中にp型不純物および n型不純物のうち少なくとも一方の不純物が前記量子井 戸構造の閉じ込め方向に圧電効果の結果として発生する 電位勾配を低減するように不均一に添加されたことを特 徴とする発光素子。

1

【請求項2】 前記井戸層内において、圧電効果の結果 10 として発生する電位の高い側に電位の低い側に比べてp 型不純物が多く添加されたことを特徴とする請求項1記 哉の発光素子。

【請求項3】 前記井戸層内において、圧電効果の結果 として発生する電位の低い側に電位の高い側に比べてn 型不純物が多く添加されたことを特徴とする請求項1ま たは2記載の発光素子。

【請求項4】 前記障壁層内において、圧電効果の結果 として発生する電位の高い側の前記井戸層の界面と接す る部分に電位の低い側の前記井戸層の界面と接する部分 20 子。 に比べてp型不純物が多く添加されたことを特徴とする 請求項1~3のいずれかに記載の発光素子。

【請求項5】 前記障壁層内において、圧電効果の結果 として発生する電位の低い側の前記井戸層の界面と接す る部分に電位の高い側の前記井戸周の界面と接する部分 に比べてn型不純物が多く添加されたことを特徴とする 請求項1~4のいずれかに記載の発光素子。

【請求項6】 前記量子井戸構造の発光層中にp型不純 物およびn型不純物の両方が添加されたことを特徴とす る請求項1~5のいずれかに記載の発光索子。

【請求項7】 前記p型不純物の濃度と前記n型不純物 の濃度とがほぼ等しいことを特徴とする請求項6記載の 発光素子。

【請求項8】 前記量子井戸構造の発光層は量子細線構 造を有することを特徴とする請求項1~7のいずれかに 記載の発光素子。

【請求項9】 前記量子井戸構造の発光層は量子箱構造 を有することを特徴とする請求項1~7のいずれかに記 哉の発光素子。

はウルツ鉱構造であることを特徴とする請求項1~9の いずれかに記載の発光素子。

【請求項11】 前記量子井戸構造の閉じ込め方向はほ ぼ(0001) 方向であることを特徴とする請求項10 記載の発光素子。

【請求項12】 前記井戸層を構成する材料の結晶構造 は閃亜鉛鉱構造であることを特徴とする請求項1~9の いずれかに記載の発光索子。

【請求項13】 前記量子井戸構造の閉じ込め方向はほ

载の発光素子。

【請求項14】 前記圧電効果の発生を伴う歪は、前記 母子井戸構造の閉じ込め方向に前記井戸園を伸長する歪 を含むことを特徴とする請求項1~13のいずれかに記 戯の発光素子。

【請求項15】 前記圧電効果の発生を伴う歪は、前記 **量子井戸構造の閉じ込め方向に前記井戸層を圧縮する歪** を含むことを特徴とする請求項1~13のいずれかに記 哉の発光素子。

【請求項16】 前記井戸層を構成する材料はIII - V 族化合物半導体であることを特徴とする請求項1~15 のいずれかに記載の発光素子。

【請求項17】 前記III -V族化合物半導体は、ホウ 素、ガリウム、アルミニウムおよびインジウムの少なく とも1つを含む窒化物系半導体であることを特徴とする 請求項16記載の発光素子。

【請求項18】 前記井戸層を構成する材料はII-VI族 化合物半導体またはI-VII族化合物半導体であること を特徴とする請求項1~15のいずれかに記載の発光素

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、圧電効果を有する 材料により形成される発光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】GaN、GalnN、AlGaN、Al G a I n N等のIII 族窒化物半導体(以下、窒化物系半 尊体と呼ぶ。) を用いた半導体レーザ素子、発光ダイオ ード等の半導体発光素子は、可視から視外にわたる領域 30 の光を発生する発光索子として応用が期待されている。 【0003】これらの応用の中で、GaInN量子井戸 層を発光層とする半導体発光素子の実用化に向けて開発 が盛んに行われている。このような半導体発光索子は、 サファイア、炭化ケイ素等の基板の(0001)面上 に、MOVPE法(有機金属気相成長法)やMBE法 (分子線エピタキシャル成長法) により作製されてい

【0004】図37は従来のGaN系半導体発光素子の **構成を示す模式的断面図である。図37の半導体発光素** 【請求項10】 前記井戸居を構成する材料の結晶構造 40 子は、特開平6-268257号公報に開示されてい る。

> 【0005】図37において、サファイア基板61上 に、GaNからなるバッファ層62、n-GaNからな るn-コンタクト 居 6 3、多重量子井戸構造を有する発 光層 6 4 、および p - G a Nからなる p - キャップ層 6 5が頃に形成されている。発光層64は、組成の異なる GalnNからなる複数の障壁層64aおよび量子井戸 居64bが交互に積層されてなる。

【0006】このような従来の半導体発光素子の製造方 ぼ(111)方向であることを特徴とする請求項12記 50 法では、通常、ほぼ(0001)面を主面とするサファ イア基板61を用い、例えばMOVPE法により、サフ ァイア基板上にバッファ層62からpーキャップ層65 までの各層を頃次形成する。この際、n-コンタクト層 63からp-キャップ層65までの各層は、窒化物系半 導体の [0001] 方向に結晶成長する。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、一般的に閃 亜鉛鉱構造、ウルツ鉱構造等の対称中心を持たない結晶 では、歪により圧電効果が発生することがある。例え は伸長する歪において圧電効果が最も大きくなる。ま た、ウルツ鉱構造では、[0001]軸に関して圧縮ま たは伸長する歪において圧電効果が最も大きくなる。

【0008】上記の従来の半導体発光素子において、G aInNからなる発光層64は、(0001)面を主面 とする量子井戸構造を有する。GaInNからなる量子 井戸層64bの格子定数は、n-GaNからなるn-コ ンタクト層63の格子定数よりも大きいので、量子井戸 層64bには量子井戸の面内方向(界面に平行な方向) 直な方向) には引張り歪が加わる。その結果、圧電効果 に伴う電位勾配が量子井戸層64b中に発生し、 [00 01] 方向側の電位が低く、 [000-1] 方向側の電位 が高くなる。この場合の量子井戸構造の発光層64のエ ネルギーバンドを図38に示す。なお、図38には、5 層の障壁層64aおよび4層の量子井戸層64bが示さ れる。

【0009】図38に示すように、発光層64内の量子 井戸層64 bに電位勾配が発生するため、図39に示す ように、注入された電流による電子と正孔とが空間的に 30 分離する。その結果、半導体発光素子において、発光効 率が低下する。特に、半導体レーザ素子においては、し きい値電流が高くなる。

【0010】発光層64の量子井戸層64bに不純物を 添加すると、キャリアの移動により電位勾配が減少する 効果が現れる。しかし、量子井戸層64bにp型不純物 およびn型不純物の両方が添加されると、キャリアが補 償され、キャリア濃度が低下する。それにより、キャリ アの移動により電位勾配が減少する効果が小さくなる。 特に、量子井戸層64bに添加されたp型不純物の濃度 40 とn型不純物の濃度とがほぼ等しい場合には、キャリア の移動により電位勾配が減少する効果がさらに小さくな

【0011】このような現象は、閃亜鉛鉱構造やウルツ 鉱構造等の他のIII - V族化合物半導体(例えばGaI nP系半導体、GaAs系半導体またはInP系半導 体)、II-VI族半導体、I-VII 族半導体においても発 生する。特に、窒化物系半導体では圧電効果が大きいた め、圧電効果により発生する電位勾配が大きくなり、発 光効率の低下やしきい値電流および動作電流の上昇が類 50 発生する電位の低い側の井戸層の界面と接する部分に電

著に現れる。

【0012】本発明の目的は、発光効率が高く動作電流 またはしきい値電流が低い発光素子を提供することであ る。

[0013]

【課題を解決するための手段および発明の効果】本発明 に係る発光素子は、圧電効果の発生を伴う歪を有する1 つ以上の井戸層と、井戸層を挟むように配置された2つ 以上の障壁層とから構成される量子井戸構造の発光層を ば、閃亜鉛鉱構造では、[111]軸に関して圧縮また 10 備え、量子井戸構造の発光層中にp型不純物およびn型 不純物のうち少なくとも一方の不純物が量子井戸構造の 閉じ込め方向に圧電効果の結果として発生する電位勾配 を低減するように不均一に添加されたものである。

【0014】本発明に係る発光素子においては、量子井 戸構造の発光層中にp型不純物およびn型不純物のうち 少なくとも一方の不純物が不均一に添加されることによ り、量子井戸構造の閉じ込め方向に圧電効果のために発 生する電位勾配が低減される。それにより、電流として 注入される電子と正孔との分離が抑制されるので、発光 に圧縮歪が加わり、量子井戸の閉じ込め方向(界面に垂 20 効率の低下および動作電流またはしきい値電流の上昇が 抑制される。

> 【0015】発光層は、2つ以上の井戸層と、井戸層を 挟む3つ以上の障壁層とにより構成される多重量子井戸 構造を有してもよい。また、発光層は、1つの井戸層 と、井戸層を挟む2つの障壁層とにより構成される単一 量子井戸構造を有してもよい。

> 【0016】、井戸層内において、圧電効果の結果として 発生する電位の高い側に電位の低い側に比べてp型不純 物が多く添加されてもよい。

【0017】この場合、量子井戸構造の閉じ込め方向に 正孔の移動が生じ、正孔とイオン化したp型不純物とが 空間的に分離する。それにより、圧電効果のために発生 した井戸層の電位勾配が減少する。

【0018】井戸層内において、圧電効果の結果として 発生する電位の低い側に電位の高い側に比べてn型不純 物が多く添加されてもよい。

【0019】この場合、量子井戸構造の閉じ込め方向に 電子の移動が生じ、電子とイオン化したn型不純物とが 空間的に分離する。それにより、圧電効果のために発生 した井戸層の電位勾配が減少する。

【0020】障壁層内において、圧電効果の結果として 発生する電位の高い側の井戸層の界面と接する部分に電 位の低い側の井戸層の界面と接する部分に比べてp型不 純物が多く添加されてもよい。

【0021】この場合、量子井戸構造の閉じ込め方向に 正孔の移動が生じ、正孔とイオン化したp型不純物とが 空間的に分離する。それにより、圧電効果のために発生 した井戸層の電位勾配が減少する。

【0022】障壁層内において、圧電効果の結果として

位の高い側の井戸層の界面と接する部分に比べてn型不 純物が多く添加されてもよい。

【0023】この場合、量子井戸構造の閉じ込め方向に 電子の移動が生じ、電子とイオン化したn型不純物とが 空間的に分離する。それにより、圧電効果のために発生 した井戸層の電位勾配が減少する。

【0024】量子井戸層構造の発光層中にp型不純物お よびn型不純物の両方が添加されてもよい。この場合、 電子と正孔とが補償され、ドーピングによるキャリアは ほとんど発生しないが、イオン化したp型不純物とイオ 10 ン化したn型不純物とにより圧電効果のために発生した 電位勾配が減少する。

【0025】p型不純物の濃度とn型不純物の濃度とが ほぼ等しくてもよい。この場合には、キャリアが補償さ れやすいが、電位勾配が減少する効果は大きい。

【0026】量子井戸構造の発光層は量子細線構造を有 してもよい。量子細線構造を有する発光層においては、 電位勾配方向に関してp型不純物およびn型不純物のう ち少なくとも一方の不純物が不均一に添加されることに が減少する。

【0027】量子井戸構造の発光層は量子箱構造を有し てもよい。量子箱構造を有する発光層においては、電位 勾配方向に関してp型不純物およびn型不純物のうち少 なくとも一方の不純物が不均一に添加されることによ り、量子箱構造の発光層において発生した電位勾配が減 少する。

【0028】井戸層を構成する材料の結晶構造はウルツ 鉱構造であってもよい。ウルツ鉱構造の結晶において は、歪により圧電効果が発生する。したがって、量子井 30 戸構造の発光層中にp型不純物およびn型不純物のうち 少なくとも一方の不純物が不均一に添加されることによ り、圧電効果のために発生した井戸層の電位勾配が減少 する。

【0029】量子井戸構造の閉じ込め方向はほぼ〈00 01)方向であってもよい。ウルツ鉱構造の結晶では、 (0001) 軸に関して圧縮または伸張する歪による圧 電効果が最も大きくなるので、不純物を不均一に添加す ることによる電位勾配の減少の効果が顕著に現れる。

【0030】井戸層を構成する材料の結晶構造は閃亜鉛 40 鉱構造であってもよい。閃亜鉛鉱構造の結晶において は、歪により圧電効果が発生する。したがって、量子井 戸構造の発光層中にp型不純物およびn型不純物のうち 少なくとも一方の不純物が不均一に添加されることによ り、圧電効果のために発生した井戸層の電位勾配が減少 する。

【0031】量子井戸構造の閉じ込め方向はほぼ〈11 1) 方向であってもよい。 閃亜鉛鉱構造の結晶では、

(111) 軸に関して圧縮または伸長する歪による圧電 効果が最も大きくなるので、不純物を不均一に添加する 50 の界面と接する部分に多くドープする。

ことによる電位勾配の減少の効果が顕著に現れる。

【0032】圧電効果の発生を伴う歪は、量子井戸構造 の閉じ込め方向に井戸層を伸長する歪を含んでもよい。 この場合には、量子井戸構造の閉じ込め方向に井戸層を 伸長する歪により圧電効果が発生する。したがって、量 子井戸構造の発光層中に p型不純物および n型不純物の うち少なくとも一方の不純物が不均一に添加されること により、圧電効果のために発生する電位勾配が低減され

【0033】圧電効果の発生を伴う歪は、量子井戸構造 の閉じ込め方向に井戸層を圧縮する歪を含んでもよい。 この場合には、量子井戸構造の閉じ込め方向に井戸層を 圧縮する歪により圧電効果が発生する。したがって、量 子井戸構造の発光層中にp型不純物およびn型不純物の うち少なくとも一方の不純物が不均一に添加されること により、圧電効果のために発生する電位勾配が低減され

【0034】井戸層を構成する材料はIII -V族化合物 半導体であってもよい。また、III-V族化合物半導体 より、量子細線構造の発光層において発生した電位勾配 20 は、ホウ素、ガリウム、アルミニウムおよびインジウム の少なくとも1つを含む窒化物系半導体であってもよ い。特に、窒化物系半導体では圧電効果が大きいため、 圧電効果により発生する電位勾配が大きくなる。したが って、不純物を不均一に添加することによる電位勾配の 減少の効果が顕著に現れる。

> 【0035】井戸層を構成する材料はII-VI族化合物半 導体または I.-VII族化合物半導体であってもよい。こ の場合にも、不純物を不均一に添加することにより、圧 電効果のために電位勾配を低減することができる。

[0036]

【発明の実施の形態】(A)第1の実施の形態 第1の実施の形態の発光素子は、GaInNからなる量 子井戸層およびG a Nからなる障壁層から構成される (0001) 面を主面とするウルツ鉱構造のMQW発光 層(多重量子井戸構造の発光層)を有する。この量子井 戸層は、量子井戸の面内方向(界面に平行な方向)に圧 縮歪を有し、量子井戸の閉じ込め方向(界面に垂直な方 向) に伸長する歪を有する。このようなGaInNから なる虽子井戸層中には、圧電効果により電位勾配が形成 される。

【0037】III -V族化合物半導体の場合、この電位 勾配において [000-1] 方向側の電位が高く、 [00 01] 方向側の電位が低い。圧電効果のために発生した 電位勾配を減少させるためには、p型不純物を量子井戸 層中の [000-1] 方向側の部分に多くドープし、また は障壁層中で量子井戸層の [000-1] 方向側の界面と 接する部分に多くドープする。あるいは、n型不純物を 量子井戸層中の [0001] 方向側の部分に多くドープ し、または障壁層中で量子井戸層の [0001] 方向側

【0038】図1は本発明の第1~第7の実施例におけ る半導体レーザ素子の構成を示す模式的斜視図である。 図1の半導体レーザ素子においては、GaInNからな るMQW発光層が用いられる。

7

【0039】図1において、サファイア基板1の(00 01) 面上に厚さ15nm程度のAIGaNからなるバ ッファ周2が形成されている。このバッファ周2上に、 厚さ0. 5 μ m程度のアンドープG a N 層 3、厚さ4 μ m程度のn-GaNからなるn-コンタクト層4、厚さ 0. 1 μ m程度のn-GaInNからなるn-クラック 10 防止層5、厚さ0. 45 μ m程度のn-AlGaNから なるn-第1クラッド 居6、厚さ50nm程度のn-G a Nからなるn-第2クラッド層7、およびGa I n N からなるMQW発光局8が頃に形成されている。

【0040】MQW発光層8上に、厚さ40nm程度の p-GaNからなるp-第1クラッド層9、厚さ0.4 5μm程度のp-AlGaNからなるp-第2クラッド 周10、厚さ50nm程度のp−GaNからなるp−キ ャップ層11が順に形成されている。

 $\{0041\}$ pーキャップ層11上には、厚さ0.2 μ m程度のシリコン窒化物からなる電流狭窄層(電流ブロ ック局) 14が形成されている。電流狭窄局14は、幅 2μ m程度のストライプ状開口部を有し、このストライ プ状開口部が電流通路13となる。

【0042】電流狭窄周14のストライプ状開口部内お よびp-キャップ層11上および電流狭窄層14上に は、厚さ3~5 μ mのp-GaNからなるp-コンタク ト層12が形成されている。アンドープGaN層3から p-コンタクト層12までの各層はウルツ鉱構造を有 している。

【0043】p-コンタクト層12からn-コンタクト 屑4までの一部領域が除去され、n-コンタクト層4の 表面が露出している。それにより、幅約10μmのメサ 形状が形成されている。p-コンタクト層12上にp電 極15が形成され、n-コンタクト層4の露出した表面 上にn電極16が形成されている。

【0044】図2は図1の半導体レーザ素子におけるM QW発光層8のエネルギーバンド図である。

【0045】図2に示すようにMQW発光層8は、厚さ 40 けるMQW発光層8のエネルギーバンド図である。 4 n m程度のGaNからなる障壁層8aと厚さ4nm程 度のGaInNからなる量子井戸層8bとが交互に積層 されてなる多重量子井戸構造を有する。例えば、GaN からなる障壁層8aの数は5であり、GalnNからな る量子井戸層8 bの数は4である。

【0046】ここで、厚さ0.5 μ m程度のアンドープ GaN周3および厚さ4μm程度のn-GaNからなる n-コンタクト周4の格子定数に比べて、GalnNか 戸の面内方向(界面に平行な方向)に圧縮歪が発生し、 量子井戸の閉じ込め方向(界面に垂直な方向)に伸長す る歪が発生する。その結果、MQW発光層8内の量子井 戸層8bに圧電効果に伴う電位勾配が形成され、MQW 発光局8内のエネルギーバンドは図2に示す構造とな

【0047】以下の第1~第7の実施例では、肚子井戸 周8bに形成される電位勾配を低減するために、MQW 発光局8中にp型不純物およびn型不純物の少なくとも 一方が不均一に添加される。

【0048】(1)第1の実施例

図3および図4は第1の実施例の半導体レーザ素子にお けるMQW発光層8のエネルギーバンド図である。

【0049】図3に示すように、p型不純物として例え n-第2クラッド B7 側に多くドープされている。 具体 的には、虽子井戸層8 b中のn-第2クラッド層7側の 厚さ約2nmの部分にのみMgがドープされ、肚子井戸 周8b中のp−第1クラッド周9側の厚さ約2nmの部 分にMgはドープされていない。

【0050】Mgのドープ量としては、 $1 \times 10^{17} \sim 1$ $\times 10^{21} \, \mathrm{cm}^{-3}$ が好ましい。 p型不純物の不均一なドー ピングの方法としては、これ以外の方法を用いてもよ い。例えば、量子井戸局86中のn-第2クラッド局7 側の界面から深さ約1nmの部分に2×10¹⁰~2×1 0¹⁴ c m⁻²程度の濃度に p 型不純物をデルタドーピング してもよい。p型不純物として、Mg以外にBe、C a、Sr、Ba、Zn、Cd、Hg等を用いてもよい。 【0051】本実施例では、図3に示すようにp型不純 物として例えばMgが母子井戸層8b中の [000-1] し、これらの窒化物系半導体の[0001]方向に成長30方向側つまりn-第2クラッド層7側に多くドープされ ているので、図4に示すように [0001] 方向に正孔 の移動が生じ、正孔とイオン化したp型不純物とが空間 的に分離する。それにより、圧電効果のために発生した 量子井戸層 8 b の電位勾配が減少し、エネルギーバンド の勾配も減少する。その結果、電流として注入された電 子と正孔との分離が抑制されるので、発光効率の低下お よびしきい値電流の上昇が抑制される。

【0052】(2)第2の実施例

図5および図6は第2の実施例の半導体レーザ素子にお

【0053】図5に示すように、n型不純物として例え ばSiが量子井戸園8b中の[0001]方向側つまり p-第1クラッド B9 側に多くドープされている。 具体 的には、量子井戸層8b中のp-第1クラッド層9側の 局8b中のn−第2クラッド局7側の厚さ約2nmの部 分にSiはドープされていない。

×10²¹ c m⁻³が好ましい。 n 型不純物の不均一なドー 50 ピングの方法としては、これ以外の方法を用いてもよ

9

い。例えば、量子井戸局8b中のp-第1クラッド局9 側の界面から深さ約1nmの部分に2×10¹⁰~2×1 0¹⁴ c m⁻²程度の微度に n 型不純物をデルタドーピング してもよい。n型不純物として、Si以外にGe、P b、S、Se、Te等を用いてもよい。

【0055】本実施例では、図5に示すようにn型不純 物として例えばSiが母子井戸周8b中の [0001] 方向側つまりp-第1クラッド周9側に多くドープされ ているので、図6に示すように [000-1] 方向に電子 の移動が生じ、電子とイオン化したn型不純物とが空間 的に分離する。それにより、圧電効果のために発生した 量子井戸層 8 b の電位勾配が減少する。その結果、電流 として注入された電子と正孔との分離が抑制されるの で、発光効率の低下およびしきい値電流の上昇が抑制さ れる。

【0056】(3)第3の実施例

図7および図8は第3の実施例の半導体レーザ素子にお けるMQW発光層8のエネルギーバンド図である。

【0057】図7に示すように、p型不純物として例え ばMgが障壁層8a中で量子井戸層8bの〔000-1〕 方向側つまりn-第2クラッド 層7側の界面と接する部 分に多くドープされている。 具体的には、障壁層8 a 中 する厚さ約2nmの部分にのみMgがドープされ、障壁 層8a中で量子井戸層8bのp−第1クラッド層9側の 界面と接する厚さ約2nmの部分にMgはドープされて いない。

【0058】Mgのドープ量としては、 $1 \times 10^{17} \sim 1$ $\times 10^{21}\,\mathrm{c}\,\mathrm{m}^{-3}$ が好ましい。 p型不純物の不均一なドー ピングの方法としては、これ以外の方法を用いてもよ い。例えば、障壁層 8 a 中で虽子井戸層 8 b の n - 第 2 クラッド B7側の界面から深さ約1nmの部分に2×1 0¹⁰~2×10¹⁴ c m⁻²程度の濃度にp型不純物をデル タドーピングしてもよい。p型不純物として、Mg以外 にBe、Ca、Sr、Ba、Zn、Cd、Hg等を用い

【0059】本実施例では、図7に示すようにp型不純 物として例えばMgが障壁層8a中で量子井戸層8bの [000-1] 方向側つまりn-第2クラッド層7側の界 面と接する部分に多くドープされているので、図8に示 40 すように [0001] 方向に正孔の移動が生じ、正孔と イオン化したp型不純物とが空間的に分離する。それに より、圧電効果のために発生した量子井戸層8bの電位 勾配が減少する。その結果、電流として注入された電子 と正孔との分離が抑制されるので、発光効率の低下およ びしきい値電流の上昇が抑制される。

【0060】(4)第4の実施例

図9および図10は第4の実施例の半導体レーザ索子に おけるMQW発光層8のエネルギーバンド図である。

ばSiが障壁局8a中で量子井戸層8bの「0001] 方向側つまりp-第1クラッド B9 側の界面と接する部 分に多くドープされている。具体的には、障壁周8a中 する厚さ約2nmの部分にのみSiがドープされ、障壁 周8a中で肚子井戸層8bのn−第2クラッド層7側の 界面と接する厚さ約2nmの部分にSiはドープされて いない。・

【0062】Siのドープ母としては、 $1 \times 10^{17} \sim 1$ $10 \times 10^{21} \, \mathrm{cm}^{-3}$ が好ましい。 n 型不純物の不均一なドー ピングの方法としては、これ以外の方法を用いてもよ い。例えば、障壁局8a中で量子井戸局8bのp-第1 クラッド層9側の界面から深さ約1nmの部分に2×1 0¹⁰~2×10¹⁴cm⁻²程度の濃度にn型不純物をデル タドーピングしてもよい。n型不純物として、Si以外 にGe、Pb、S、Se、Te等を用いてもよい。

【0063】本実施例では、図9に示すようにn型不純 物として例えばSiが障壁層8a中で量子井戸層8bの [0001] 方向側つまりp-第1クラッド 層9側の界 20 面と接する部分に多くドープされているので、図10に 示すように [000-1] 方向に電子の移動が生じ、電子 とイオン化したn型不純物とが空間的に分離する。それ により、圧電効果のために発生した量子井戸層8bの電 位勾配が減少する。その結果、電流として注入された電 子と正孔との分離が抑制されるので、発光効率の低下お よびしきい値電流の上昇が抑制される。

【0064】上記第1~第4の実施例におけるドーピン グ方法は、それぞれ単独で用いても効果が得られるが、 2つ以上の実施例のドーピング方法を組み合わせてもよ 30 い。例えば、第1および第3の実施例を組み合わせても よく、第1、第2および第3の実施例を組み合わせても よく、第1、第2、第3および第4の実施例を組み合わ せてもよい。

【0065】(5)第5の実施例

図11および図12は第5の実施例の半導体レーザ素子 におけるMQW発光層8のエネルギーバンド図である。 【0066】第5の実施例は、図11に示すように、第 1の実施例と第2の実施例とを組み合わせたものであ る。本実施例では、p型不純物であるMgおよびn型不 純物であるSiのドーピング設度がほぼ等しい場合につ いて示している。

【0067】本実施例では、図12に示すように、電子 と正孔とが補償され、ドーピングによるキャリアはほと んど発生しないが、イオン化したp型不純物とイオン化 した n型不純物とにより、圧電効果のために発生した電 位勾配が減少する。その結果、電流として注入された電 子と正孔との分離が抑制されるので、発光効率の低下お よびしきい値電流の上昇が抑制される。

【0068】したがって、特に、MQW発光局8中にp 【0061】図9に示すように、n型不純物として例え 50 型不純物およびn型不純物の両方を添加する場合に、そ

れらのp型不純物およびn型不純物を不均一に添加する ことにより、キャリアが補償されても、電位勾配が減少 する効果は大きい。また、MQW発光層8中に添加され たp型不純物の濃度とn型不純物の濃度とがほぼ等しい 場合には、さらにキャリアが補償されやすいが、電位勾 配が減少する効果は大きい。

【0069】なお、例えば第1および第4の実施例を組 み合わせた場合、第2および第3の実施例を組み合わせ た場合においても、第5の実施例と同等の効果が生じ

【0070】(6)第6の実施例

図13および図14は第6の実施例の半導体レーザ素子 におけるMQW発光層8のエネルギーバンド図である。 【0071】第6の実施例は、図13に示すように、第 3の実施例と第4の実施例とを組み合わせたものであ る。本実施例では、p型不純物であるMgおよびn型不 純物であるSiのドーピング濃度がほぼ等しい場合につ いて示している。

【0072】本実施例では、図14に示すように、電子 んど発生しないが、イオン化したp型不純物とイオン化 した n型不純物とにより、圧電効果のために発生した電 位勾配が減少する。その結果、電流として注入された電 子と正孔との分離が抑制されるので、発光効率の低下お よびしきい値電流の上昇が抑制される。

【0073】本実施例では、量子井戸層8b中にp型不 純物およびn型不純物がドープされていない。したがっ て、第5の実施例の効果に加えて、量子井戸層8 b への ドーピングによる不純物準位または発光センターによる 発光を低減できるという効果も得られる。それにより、 本実施例のMQW発光層8を発光ダイオードに適用した 場合には、発光スペクトル幅を狭くすることができる。 その結果、色純度を向上させることが可能となる。

【0074】(7)第7の実施例

図15および図16は第7の実施例の半導体レーザ素子 におけるMQW発光層8のエネルギーバンド図である。 【0075】第7の実施例では、図15に示すように、 p型不純物として例えばMgが不均一にドープされた第 1の実施例の量子井戸層8b中に、n型不純物として例 えばSiが均一にドープされている。Siのドーピング 40

【0076】本実施例では、図15に示すようにp型不 純物として例えばMgが虽子井戸居8b中の〔000-1] 方向側つまりn-第2クラッド 7 側に多くドープ され、n型不純物として例えばSiが量子井戸層8b中 に均一にドープされているので、図16に示すように電 子および正孔は補償され、ドーピングによるキャリアは ほとんど発生しないが、イオン化したp型不純物および n型不純物により圧電効果のために発生した電位勾配が 減少する。その結果、電流として注入された電子と正孔 50 程度のストライプ状の領域のシリコン窒化物を除去し、

との分離が抑制されるので、発光効率の低下およびしき い値電流の上昇が抑制される。

【0077】なお、例えば第3の実施例の母子井戸周8 b中にn型不純物を均一にドープした場合、第2または 第4の実施例の母子井戸周8b中にp型不純物を均一に ドープした場合においても、第7の実施例と同等の効果 が生じる。

【0078】〇図1の半導体レーザ素子の製造方法 図17~図21は図1の半導体レーザ素子の製造方法を 10 示す模式的工程断面図である。

【0079】図1の半導体レーザ索子の各窒化物系半導 体層は、MOVPE法によりサファイア基板 1 上に形成 される。原料ガスとしては、例えばトリメチルアルミニ ウム (TMA1)、トリメチルガリウム (TMGa)、 トリメチルインジウム (TMIn)、NH3、Si H4 、シクロペンタジエニルマグネシウム (Cp2 M g) を用いる。

【0080】まず、図17に示すように、基板温度を6 00℃に保ち、サファイア基板1上に厚さ15nm程度 と正孔とが補償され、ドーピングによるキャリアはほと 20 のバッファ層2を形成する。次に、基板温度を1150 ℃に保ち、厚さ0.5μm程度のアンドープGaN局 3、厚さ4μm程度のSiドープGaNからなるn-コ ンタクト層4を形成する。さらに、基板温度を880℃ に保ち、厚さ0. 1μm程度のSiドープGa0.95In 0.05Nからなるn-クラック防止層5を形成する。次 に、基板温度を1150℃に保ち、厚さ0.45 µ m程 度のSiドープAlo.15Gao.85Nからなるn-第1ク ラッド層6、および厚さ50nm程度のSiドープGa Nからなるn-第2クラッド周7を形成する。

> 【0081】さらに、基板温度を880℃に保ち、厚さ 4 nm程度のアンドープGaNからなる5層の障壁層8 a と厚さ4 n m程度のアンドープのG a 0.85 I n 0.15 n Nからなる4層の量子井戸層8bを交互に積層し、Ga InNからなるMQW発光層8を形成する。この際、第 1~第7の実施例に従って、MQW発光層8中にp型不 純物またはn型不純物をドープする。

【0082】最後に、基板温度を1150℃に保ち、厚 さ40nm程度のMgドープGaNからなるp-第1ク ラッド 暦9、厚さ0. 45 μ m 程度の Mg ドープAIG aNからなるp-第2クラッド周10、厚さ50nm程 度のMgドープGaNからなるp-キャップ層11を形 成する。上記のバッファ層2からp-キャップ層11ま での各層は、大気圧のMOVPE法により形成する。

【0083】その後、図18に示すように、p-キャッ プ周11上の全面に、例えばECR (電子サイクロトロ ン共鳴) プラズマCVD法により、厚さ0. 2μm程度 のSi3 N4 等のシリコン窒化物からなる電流狭窄層1 4を形成する。次に、フォトリソグラフィおよびBHF (経衝フッ酸) によるウェットエッチングで、幅2μm

pーキャップ層11を露出させる。それにより、ストラ イプ状の電流通路13が形成される。

【0084】次に、図19に示すように、例えば76T orrの減圧MOVPE法により、n-電流狭窄層14 上およびストライプ状開口部内のp~キャップ層11上 に厚さ3~5μmのMgドープGaNからなるp-コン タクト層12を形成する。この際、p-キャップ層11 の露出した部分に選択的に p-GaNが成長するよう に、成長条件を適切に調整する。例えば、基板温度を約 100℃上昇させ、NH3の流量を約3倍に増加させ る。

【0085】このような条件下で成長を行うと、まずp ーキャップ 問11の露出した部分にp-GaNが成長 し、電流通路13にあたる部分が形成される。一方、電 流狭窄層14上にはp-GaNは結晶成長しない。引き 続き結晶成長を継続すると、p-GaNが電流通路13 上に成長するとともに、電流通路13上に成長したp-Ga Nの側面から横方向に結晶成長が開始し、電流狭窄 **屆14上にp−GaNからなるp−コンタクト層12が** として幅約8μmでp-コンタクト層12が形成され

【0086】この結果、p-キャップ層11とp-コン タクト層12とは幅2μm程度のストライプ状の電流通 路13で接続され、p-キャップ層11とp-コンタク ト層12との間には、電流通路13の部分を除いて、厚 さ0. 2 μ m程度のS i 3 N4 からなる電流狭窄層 1 4 が形成される。

【0087】次に、図20に示すように、メタルマスク およびEB(電子ビーム)蒸着法を用いて、p-コンタ 30 クト層12を含む領域に、例えば幅10μm程度のスト ライプ形状で厚さ3~5μmNi膜を蒸着する。このN i膜をマスクとして用い、例えばCF4をエッチングガ スとして用い、反応性イオンエッチング(RIE)法に より、n-コンタクト層4が露出するまで、p-コンタ クト層12からn-クラック防止層5までをメサ状にエ ッチングする。その後、マスクとして用いたNi膜を塩 酸等を用いて除去する。

【0088】さらに、図21に示すように、Si3 N4 グラフィおよびエッチングにより p - コンタクト層12 からn-クラック防止層5までの側面および電極形成領 域を除いたn-コンタクト層4の上面に形成する。そし て、n-コンタクト層4の露出した表面上に、例えばA u/Tiからなるn電極16を形成し、p-コンタクト 周12上に、Au/Pdからなるp電極15を形成す

【0089】最後に、例えばへき開により、ストライプ 状の電流通路13に沿った方向に共振器長300 μmの 共長器構造を形成する。それにより、図1の構造を有す 50 1]方向側つまりn-第2クラッド層7側の界面と接す

る半導体レーザ素子が作製される。

【0090】なお、半導体レーザ索子の共振器面にSi 3 N4 、SiO2 、Al2 O3 、TiO2 等を積層した 誘電体多層膜等の端面高反射膜や低反射膜を形成しても

【0091】(8)第8の実施例

第8の実施例の半導体レーザ素子は、図1の半導体レー ザ索子と同じ構造を有し、以下に示すように窒化物系半 導体層の結晶成長方法が異なる。

10 【0092】図1の半導体レーザ素子の構造において、 サファイア基板1の (0001) 面上に、MOVPE法 により、少なくともバッファ層2を低温でかつアンドー プGaN層3を髙温で結晶成長させた後、他の層4~1 2, 14を例えばMBE法(分子線エピタキシ法)やH VPE法(ハライド気相成長法)等のMOVPE法以外 の結晶成長方法で結晶成長させる。MQW発光層8の構 造は、上記の第1~第7の実施例と同様である。

【0093】本実施例において、アンドープGaN層3 からp-コンタクト層12までの各層はウルツ鉱構造で 形成される。例えば、電流通路13にあたる部分を中心 20 あり、窒化物系半導体の[0001]方向に成長してい る。したがって、第1~第7の実施例と同じ効果が得ら れる。

> 【0094】このように、サファイア基板1の(000 1) 面上に、MOVPE法により低温でバッファ層2を 成長させた後に、引き続いて髙温で窒化物系半導体層を 結晶成長させると、窒化物系半導体層は〔0001〕方 向に成長し、その後、結晶成長方法を変えても結晶成長 の方位は変化せず、 [0001] 方向に成長し続ける。

第9の実施例の半導体レーザ素子は、図1の半導体レー ザ素子と同じ構造を有し、以下に示すように、窒化物系 半導体層の結晶成長方法が異なる。

【0095】(9)第9の実施例

【0096】図1の半導体レーザ素子の構造において、 サファイア基板1の(0001)面上に、MBE法によ り、少なくともバッファ層2を低温でかつアンドープG a N層3を高温で結晶成長させた後、他の層4~12, 14を他の結晶成長方法(例えばHVPE法、MOVP E法等)あるいは引き続きMBE法により結晶成長させ

等の絶縁膜17をECRプラズマCVD法、フォトリソ 40 【0097】本実施例において、アンドープGaN層3 からp-コンタクト層12までの各層はウルツ鉱構造を 有し、窒化物系半導体の [000-1] 方向に成長してい る。このため、MQW発光層8の電位勾配の向きが第1 ~ 第8の実施例と反対になる。

> 【0098】図22および図23は第9の実施例の半導 体レーザ索子におけるMQW発光層8のエネルギーバン ド図である。

> 【0099】図22に示すように、n型不純物として例 えばSiが障壁層8a中で量子井戸層8bの[000

る部分に多くドープされ、p型不純物とて例えばMgが 障壁局8a中で位子井戸局8bの[000-1]方向側つ まりp-第1クラッド層9側の界面と接する部分に多く ドープされ、変調ドーピング構造となっている。本実施 例では、n型不純物およびp型不純物のドーピング設度 がほぼ等しい場合について示している。

【0100】本実施例では、図23に示すように、電子 および正孔が補償され、ドーピングによるキャリアはほ とんど発生しないが、イオン化したp型不純物とイオン 電位勾配が減少する。その結果、電流として注入された 電子と正孔との分離が抑制されるので、発光効率の低下 およびしきい値電流の上昇が抑制される。

【 0 1 0 1 】 したがって、特に、MQW発光層 8 中に p 型不純物およびn型不純物の両方を添加する場合に、そ れらのp型不純物およびn型不純物を不均一に添加する ことにより、キャリアが補償されても、電位勾配が減少 する効果は大きい。また、MQW発光層8中に添加され たp型不純物の濃度とn型不純物の濃度とがほぼ等しい 場合には、さらにキャリアが補償されやすいが、電位勾 20 配が減少する効果は大きい。

【0102】MQW発光層8の構造として、第1~第7 の実施例の構造を用いる場合、第1~第7の実施例と同 じ効果が得られる。

【0103】上記第1~第9の実施例では、基板として サファイア基板 1 を用いているが、窒化物系半導体層が ウルツ鉱構造であれば、スピネル、SiC、Si、Ga As、GaP、InP、GaN等の基板を用いてもよ

【0104】また、上記第1~第9の実施例では、虽子 30 井戸の閉じ込め方向(界面に垂直な方向)に伸長する歪 を有するウルツ鉱構造のMQW発光層8について説明し たが、例えば、GaN基板上にAlGaNからなる鼠子 井戸層およびAIGaInNからなる障壁層を含むMQ W発光層を形成した場合には、量子井戸の閉じ込め方向 (界面に垂直な方向) に圧縮する歪が発生する。この場 合には、圧電効果による電位勾配において [0001] 方向側の電位が高くなり、 [000-1] 方向側の電位が 低くなる。したがって、p型不純物またはn型不純物の ドーピングの分布位置を量子井戸層の中心における(0) 001) 面に関して第1~第9の実施例と反対にすれば よい。

【0105】さらに、ウルツ鉱型の2nSeを代表とす るII-VI族化合物半導体を始めとするウルツ鉱構造また は六方晶構造を有する半導体であれば同じ効果が得られ る。ただし、II-VI族化合物半導体およびCuClを代 表とする I-VII 族化合物半導体の場合には、電位勾配 が逆になる。

【0106】加えて、量子井戸の閉じ込め方向として は、歪により電位勾配の発生する方向であれば、量子井 50 方向 (界面に垂直な方向) に圧縮する歪を有する場合、

戸層の面方位は(0001)面に限られるものではな い。歪鼠子井戸の面方位が [0001] 軸を面内に含む 面方位以外であれば、いかなる面方位でも、歪により電 位勾配が量子井戸の閉じ込め方向に発生する。すなわ ち、歪鼠子井戸の面方位が一般式(HKLO)面で表さ れる面方位以外であれば、いかなる面方位でも、圧電効 果が発生する。ここで、H、KおよびLは、H+K+L = 0 を満足し、かつH=K=L=0を除く任意の数であ る。上記の (HKLO) 面は、例えば (1-100) 面お 化したn型不純物とにより、圧電効果のために発生した 10 よび(11-20)面である。特に、(0001)面を主 面とする歪鼠子井戸において、鼠子井戸の閉じ込め方向 に電位勾配を発生させる圧電効果が最も大きい。なお、 歪により電位勾配の発生する量子井戸層の面方位につい ては後述する。

【0107】(B)第2の実施の形態

第2の実施の形態の発光素子は、虽子井戸層に歪を有す る(111)面を主面とする閃亜鉛鉱構造のMQW発光 **層を有する。量子井戸の閉じ込め方向(界面に垂直な方** 向) に歪を有する場合、圧電効果により電位勾配が形成 される。

【0108】III - V族化合物半導体において、量子井 戸の面内方向(界面に平行な方向)に引張り歪を有し、 量子井戸の閉じ込め方向(界面に垂直な方向)に圧縮す る歪を有する場合、圧電効果のために発生した電位勾配 において [111] 方向側の電位が高く、 [-1-1-1] 方 向側の電位が低い。この電位勾配を減少させるために は、p型不純物を量子井戸層中の[111]方向側の部 分に多くドープし、または障壁局中で量子井戸層の[1 11] 方向側の界面と接する部分に多くドープする。あ るいは、n型不純物を虽子井戸層中の [-1-1-1] 方向側 の部分に多くドープし、または障壁層中で肚子井戸層の [-1-1-1] 方向側の界面と接する部分に多くドープす

【0109】逆に、III - V族化合物半導体において、 **公子井戸の面内方向(界面に平行な方向)に圧縮歪を有** し、 量子井戸の閉じ込め方向 (界面に垂直な方向) に伸 長する歪を有する場合、圧電効果のために発生した電位 勾配において [-1-1-1] 方向側の電位が高く、 [11 1] 方向側の電位が低い。この電位勾配を減少させるた めには、p型不純物を鼠子井戸層中の[-1-1-1] 方向側 の部分に多くドープし、または障壁層中で肚子井戸層の [-1-1-1] 方向側の界面と接する部分に多くドープす る。あるいは、n型不純物を肚子井戸層中の [111] 方向側の部分に多くドープし、または障壁層中で量子井 戸層の [111] 方向側の界面と接する部分に多くドー プする。

【O110】一方、II-VI族化合物半導体およびI-VI に平行な方向) に引張り歪を有し、量子井戸の閉じ込め 圧電効果のために発生した電位勾配において [-1-1-1] 方向側の電位が高く、 [111] 方向側の電位が低い。この電位勾配を減少させるためには、p型不純物を最子井戸層中の [-1-1-1] 方向側の部分に多くドープし、または障壁層中で量子井戸層の [-1-1-1] 方向側の界面と接する部分に多くドープする。あるいは、n型不純物を量子井戸層中の [111] 方向側の部分に多くドープし、または障壁層中で量子井戸層の [111] 方向側の界面と接する部分に多くドープする。

17

【0111】逆に、II-VI族化合物半導体およびI-VII 族化合物半導体において、量子井戸の面内方向(界面に平行な方向)に圧縮歪を有し、量子井戸の閉じ込め方向(界面に垂直な方向)に伸長する歪を有する場合、圧電効果のために発生した電位勾配において[111]方向側の電位が低い。この電位勾配を減少させるためには、p型不純物を量子井戸層中の[111]方向側の部分に多くドープし、または障壁層中で量子井戸層の[111]方向側の界面と接する部分に多くドープする。あるいは、n型不純物を量子井戸層中の[-1-1-1]方向側の部分に多くドープし、または障壁層中で量子井戸層の[-1-1-1]方向側の界面と接する部分に多くドープする。

【0112】 量子井戸の閉じ込め方向としては、歪によ り電位勾配の発生する方向であれば、量子井戸層の面方 位は(111)面と等価な面方位に限られるものではな い。 歪量子井戸の面方位が [100] 軸を面内に含む面 方位およびこれと等価な面方位以外であれば、いかなる 面方位でも、歪により電位勾配が量子井戸の閉じ込め方 向に発生する。すなわち、歪鼠子井戸の面方位が一般式 (OMN) 面で表される面方位およびこれと等価な面方 30 位以外であれば、いかなる面方位でも、圧電効果が発生 する。ここで、MおよびNは、M=N=0を除く任意の 数である。上記の (OMN) 面は、例えば (OO1) 面 および(011) 面である。特に、(111) 面を主面 とする歪鼠子井戸において、鼠子井戸の閉じ込め方向に 電位勾配を発生させる圧電効果が最も大きい。なお、歪 により電位勾配の発生する量子井戸周の面方位について は後述する。

【0113】(10)第10の実施例 図24は本発明の第10の実施例における埋め込みリッ 40 ジ構造のAlGaInP系半導体レーザ素子の構造を示

す断面図である。図25および図26は第10の実施例の半導体レーザ素子におけるMQW発光層のエネルギーバンド図である。

【0114】図24において、n-GaAs基板21は、面方位が(111)Aの結晶成長面を有する。n-GaAs基板21上にn-Ga0.51In0.49Pからなるn-バッファ唇22、n-(Al0.7 Ga0.3)0.51In0.49Pからなるn-クラッド唇23、およびMQW発光唇24が頃に形成されている。

【0116】MQW発光層24上には、(Al_{0.57}Ga_{0.43})_{0.51}In_{0.49}Pからなる光ガイド層25および多重量子障壁層26が順に形成されている。多重量子障壁層26は、Ga_{0.51}In_{0.49}Pからなる10層の井戸層20 および(Al_{0.7}Ga_{0.3})_{0.51}In_{0.49}Pからなる10層の障壁層が交互に積層されてなる。この多重量子障壁層26は、温度特性の改善のために設けられている。

【0.117】多重量子障壁層2.6上には、 $p-(AI_{0.7}Ga_{0.3})$ 0.51 $In_{0.49}P$ からなるp-クラッド層2.7が形成されている。p-クラッド層2.7の上部領域はメサエッチング等によりストライプ状のリッジ部に形成されている。リッジ部の幅は 5μ mである。p-クラッド層2.7のリッジ部上にはp-Ga_{0.51}In_{0.49}Pからなるp-コンタクト層2.8が形成されている。

の 【0118】pークラッド層27の両側には、nーGaAsからなるnー電流ブロック層29が形成され、pーコンタクト層28上およびnー電流ブロック層29上にはpーGaAsからなるpーキャップ層30が形成されている。nーGaAs基板21の下面にn電極32が形成され、pーキャップ層30の上面にp電極31が形成されている。

【0119】表1に図24の半導体レーザ素子における 各層の材料および膜厚を示す。

[0120]

【表 1 】

20

| 19 | | | | |
|------------------|-----------------|---|---------|--|
| | | 材料 | 膜厚 | |
| n-パッファ層22 | | n-Ga _{0. 51} In _{0. 49} P | 0.3 μ m | |
| n-クラット*層23 | | n-(Al _{0.7} Ga _{0.3}) _{0.51} In _{0.49} P | 0.8 µm | |
| MQW 活性層 24 | 光が 4 · 層 24c | (AI _{0.5} Ga _{0.5}) _{0.51} In _{0.49} P | 50nm | |
| | 障壁層24a | (AI _{0.5} Ga _{0.5}) _{0.45} In _{0.55} P | 各4nm | |
| | 井戸層24b | Ga _{0.6} In _{0.4} P | 各10mm | |
| 光が イド層25 | | (AI _{0.57} Ga _{0.43}) _{0.51} In _{0.49} P | 30nm | |
| 多重量子 障壁層26 | 井戸層 | Ga _{0. 51} In _{0. 49} P | 各1.1nm | |
| 障壁層26 | 障壁層 | (Al _{0.7} Ga _{0.3}) _{0.51} In _{0.49} P | 各1.7nm | |
| p-クラッド層27 | | p-(AI _{0.7} Ga _{0.3}) _{0.51} In _{0.49} P | 0.8 µ m | |
| pーコンタクト | 層28 | p-Ga _{0.51} In _{0.49} P | 0.1μm | |
| n-電流プロック層29 | | n-GaAs | 0.8 µ m | |
| p-キャップ層30 | | p-GaAs | 3 µ m | |

【0121】この半導体レーザ素子において、n-GaAs基板21上の各層22~30はMOCVD法(有機金属化学的気相成長法)等により形成される。

【0122】圧縮歪障壁層24aの格子定数はn-GaAs基板21の格子定数よりも大きく設定されている。それにより、圧縮歪障壁層24aはn-GaAs基板21に対して圧縮歪を有する。引張り歪井戸層24bの格子定数はn-GaAs基板21の格子定数よりも小さく設定されている。それにより、引張り歪井戸層24bはn-GaAs基板21に対して引張り歪を有する。

【0123】図25に示すように、n型不純物として例えばSeが圧縮歪障壁層24a中で引張り歪井戸層24bの[-1-1-1]方向側つまり光ガイド層24c側の界面と接する部分に多くドープされ、p型不純物として例えばZnが圧縮歪障壁層24a中で引張り歪井戸層24bの[111]方向側つまり光ガイド層25側の界面と接する部分に多くドープされ、変調ドーピング構造となっている。本実施例では、n型不純物およびp型不純物のドーピング濃度がほぼ等しい場合について示している。

【0124】なお、本実施例では、MQW発光層24中 40 の最子井戸面内に関して井戸層24bが引張り歪を有し、障壁層24aが圧縮歪を有するため、障壁層24aには井戸層24bとは反対の電位勾配が発生する。

【0125】本実施例では、図26に示すように、電子および正孔が補償され、ドーピングによるキャリアはほとんど発生しないが、イオン化したp型不純物とイオン化したn型不純物とにより引張り歪井戸層24bの電位勾配が減少する。その結果、電流として注入された電子と正孔との分離が抑制されるので、発光効率の低下およびしきい恒電流の上昇が抑制される。

【0126】(11)第11の実施例

図27は本発明の第11の実施例におけるZnSe系半導体レーザ素子の構造を示す断面図である。図28および図29は第11の実施例の半導体レーザ素子におけるMQW発光層のエネルギーバンド図である。

【0127】図27において、n-GaAs基板41の (111) B両上に、n-GaAsからなるn-第1バ ッッファ唇42、n-ZnSeからなるn-第2バッフ ァ唇43、n-Zn0.9 Mg0.1 S0.15Se0.85からな 30 るn-クラッド唇44、およびMQW発光層45が順に 形成されている。

【0128】MQW発光層45は、図28に示すように、 $2nS_{0.1}S_{0.9}$ からなる5層の引張り歪障壁層45aおよび $2n_{0.7}Cd_{0.3}S_{0.5}$ eからなる4層の圧縮歪井戸圏45bが交互に積層されてなる。

【0129】MQW発光層45上には、 $p-Zn_{0.9}$ M $g_{0.1}$ S_{0.15}Se_{0.85}からなるp-クラッド層46が形成されている。p-クラッド層46の上部領域はストライプ状のリッジ部となっている。

【 0 1 3 0 】 p − クラッド層 4 6 のリッジ部上には、 p − Z n S e からなる p − コンタクト層 4 8 が形成され、 p − クラッド層 4 6 のリッジ部および p − コンタクト層 4 8 の両側には S i O₂ 膜 4 7 が形成されている。 n − G a A s 基板 4 1 の下面に n 電極 5 0 が形成され、 p − コンタクト層 4 8 上および S i O₂ 層 4 7 上に p 電極 4 9 が形成されている。

【0131】表2に図27の半導体レーザ素子における 各層の材料および膜厚を示す。

[0132]

0 【表2】

| | | 材料 | 膜厚 |
|---------------------|----------------|--|--------------|
| n-第1パッファ層42 | | n-GaAs | 1 <i>µ</i> m |
| n-第2パッファ層43 | | n-ZnSe | 1 μm |
| n-クラット゚ 層44 | | n-Zn _{0.9} Mg _{0.1} S _{0.15} Se _{0.85} | 1 µ m |
| MQW 活性層 45 | 引張り歪 障壁層45a | ZnS _{0.1} Se _{0.9} | 各5mm |
| 45 | 圧縮歪 井戸層45b | Zn _{0. 7} Cd _{0. 3} Se | 各5nm |
| p-クラット 暦46 | | p-Zn _{0.9} Mg _{0.1} S _{0.15} Se _{0.85} | 1 μm |
| pーコンタクト | 層48 | p-ZnSe | 0.5μm |
| Si0 ₂ 層4 | 7 | SiO ₂ | 0.5μm |

【0133】図28に示すように、n型不純物として例 えばC1が引張り歪障壁層45a中で圧縮歪井戸層45 bの[-1-1-1] 方向側つまりp-クラッド層46側の界 面と接する部分に多くドープされ、p型不純物として例 えば窒素が引張り歪障壁層 4 5 a 中で圧縮歪井戸層 4 5 bの [1 1 1] 方向側つまりn-クラッド層44側の界 20 方法は、第1~第7の実施例と同様である。 面と接する部分に多くドープされ、変調ドーピング構造 となっている。本実施例では、n型不純物およびp型不 純物のドーピング濃度がほぼ等しい場合について示して いる。

【0134】なお、本実施例では、MQW発光層45中 の量子井戸面内に関して井戸層45bが圧縮歪を有し、 障壁層 4 5 a が引張り歪を有するため、障壁層 4 5 a に は井戸局45bとは反対の電位勾配が発生する。

【0135】本実施例では、図29に示すように、電子 および正孔が補償され、ドーピングによるキャリアがほ 30 る。 とんど発生しないが、イオン化したp型不純物とイオン 化したn型不純物とにより圧縮歪井戸層45bの電位勾 配が減少する。その結果、電流として注入された電子と 正孔との分離が抑制されるので、発光効率の低下および しきい値電流の上昇が抑制される。

【0136】(C)第3の実施の形態

第3の実施の形態の発光素子は、鼠子細線構造または量 子箱構造のMQW発光層を有する。

【0137】(12)第12の実施例

図30~図33は第12の実施例における半導体レーザ 40 素子の製造方法を示し、図30は模式的工程断面図、図 31はMQW発光層の拡大断面図、図32(a),

(b) は量子細線が形成されたMQW発光層のそれぞれ 拡大断面図および模式的平面図、図33は量子細線構造 のMQW発光層の拡大断面図、図34は模式的工程断面 図である。

【0138】まず、図30に示すように、図17の工程 と同様にして、サファイア基板1の(0001)面上 に、MOVPE法により、バッファ層2、アンドープG a N周3、n-コンタクト周4、n-クラック防止周

5、n-第1クラッド層6、n-第2クラッド層7およ びMQW発光局8を成長させる。

22

【0139】図31に示すように、MQW発光層8は、 複数の障壁層8 a と複数の量子井戸層8 b とが交互に積 周されてなる。MQW発光層8への不純物のドーピング

【0140】次に、図32に示すように、集束イオンビ ーム (FIB) 等により、MQW発光層8の一部をn-第2クラッド層7に達するまで線状に削り、MQW発光 图8を線状に加工する。MQW発光層8の残存する部分 の幅は例えば5nm程度であり、FIBにより削った部 分の幅は例えば20 n m程度とする。

【0141】その後、図33に示すように、MQW発光 層8をアンドープGaN層8cで埋め込む。それによ り、量子細線構造を有するMQW発光層80が形成され

【0142】さらに、図34に示すように、MQW発光 **層80上に、図17の工程と同様にして、MOVPE法** により、p-第1クラッド 日9、p-第2クラッド 日1 0およびp-キャップ層11を頃に成長させる。以後の 工程は、図18~図21に示した工程と同様である。

【0143】本実施例の半導体レーザ素子では、量子細 線構造を有するMQW発光層80において、基板上の結 晶成長方向に電位勾配が発生する。そこで、第1~第7 の実施例と同様に、基板上の結晶成長方向に関して不純 MQW発光局80において発生した電位勾配が減少す る。その結果、電流として注入された電子と正孔との分 離が抑制されるので、発光効率の低下およびしきい値電 流の上昇が抑制される。

【0144】(13)第13の実施例

図35は第13の実施例における半導体レーザ素子の量 子箱構造のMQW発光層の拡大断面図および拡大平面図 である。図30、図31、図33および図34を参照し ながら第13の実施例における半導体レーザ素子の製造 50 方法を説明する。

【0145】まず、図30に示すように、図17の工程と同様にして、サファイア基板1の(0001)面上に、MOVPE法により、バッファ層2、アンドープのGaN層3、nーコンタクト層4、nークラック防止層5、n-第1クラッド層6、n-第2クラッド層7およびMQW発光層8を成長させる。

23

【0146】図31に示すように、MQW発光層8は、複数の障壁層8aと複数の量子井戸層8bとが交互に積層されてなる。MQW発光層8への不純物のドーピング方法は、第1~第7の実施例と同様である。

【0147】次に、図35に示すように、集東イオンビーム(F1B)等により、MQW発光層8の一部をn一第1クラッド層7に達するまで格子状に削り、MQW発光層8を箱状に加工する。MQW発光層8の残存する部分の幅は例えば6nm程度であり、F1Bにより削った部分の幅は例えば20nm程度とする。

【0149】さらに、図34に示すように、MQW発光層80上に、図17の工程と同様にして、MOVPE法により、p-第1クラッド層9、p-第2クラッド層10および<math>p-キャップ層11を順に成長させる。以後の工程は、図18~図21に示した工程と同様である。

【0150】本実施例の半導体レーザ素子では、量子箱構造を有するMQW発光層80において、基板上の結晶成長方向に電位勾配が発生する。そこで、第1~第7の実施例と同様に、基板上の結晶成長方向に関して不純物を不均一にドープする。それにより、量子箱構造のMQ30W発光層80において発生した電位勾配が減少する。その結果、電流として注入された電子と正孔との分離が抑制されるので、発光効率の低下およびしきい値電流の上昇が抑制される。

【0151】なお、量子細線構造および量子箱構造の発 光層80において、電位勾配の発生する方向は、基板上 の結晶成長方向に限らない。基板の面方位、量子細線あ るいは母子箱の方位、母子細線あるいは母子箱の形状等により、基板の面内方向に電位勾配が発生する場合がある。このような場合には、イオン注入等の方法で、基板の面内方向に関してドーピングを不均一にすればよい。【0152】なお、上記第1~第13の実施例では、本発明を半導体レーザ素子に適用した場合について説明したが、本発明は、発光ダイオード等の他の発光素子にも適用することができる。

【0153】〇歪により電位勾配の発生する量子井戸暦 10 の面方位

肚子井戸の閉じ込め方向の分極は、PIEZOELECTRICITY V ol. 1 (New Revised Edition) by ₩.G. CADY Dover Publi cations, Inc. New York 1964 等の文献にしたがって、計算することができる。

【0154】図36において、z 軸をΩ子井戸の閉じ込め方向とする。XYZ座標系をZ 軸を回転軸として角度 α 回転させる。回転後の座標軸は、X 軸が ξ 軸に移り、Y 軸が y 軸に移る。

【0155】ξyZ座標系をy軸を回転軸として角度β 20 回転させる。回転後の座標軸は、ξ軸がx軸に移り、Z 軸がz軸に移る。

【0156】ウルツ鉱型結晶では、X軸を結晶の[2-1-10] 軸とし、Y軸を[01-10] 軸とし、Z軸を[0001] 軸とする。また、閃亜鉛鉱型結晶では、X軸を結晶の[100] 軸とし、X軸を[001] 軸とし、Z軸を[001] 軸とする。

【0157】 ここで、z 軸方向の分極をPz とし、歪テンソルを εxx、εyy、εyz、εxz、εxyとし、圧電係数 (piezoelectric stress coefficients) を e 31、

30 e33、e15、e14とする。

【0158】第1~第11の実施例のような通常の量子 井戸構造では電位勾配はz 軸方向の分極 P_z に比例し、 $\epsilon_{xx} = \epsilon_{yy}$ 、 $\epsilon_{yz} = \epsilon_{xz} = \epsilon_{xy} = 0$ であり、 $\epsilon_{xx} \geq \epsilon_{zz}$ の符号が異なる。

【0159】ウルツ鉱型結晶では、z軸方向の分極 P_z は次式で表される。

 $P_z = \epsilon_{xx} \cos \beta$ (e₃₁ c o s² β + e₃₃ s i n² β - e₁₅ s i n² β) + ϵ_{yy} e₃₁ c o s β + ϵ_{zz} c o s β (e₃₁ s i n² β + e₃₃ c o s² β + e₁₅ s i n² β) + ϵ_{xz} s i n β (2 e₃₁ c o s² β - 2 e₃₃ c o s² β + e₁₅ s i n² β) · · · (1)

z 軸方向の電極 P_z は α に無関係である。上式(1)から、ウルツ鉱型結晶では、例えば角度 β が 9 0° となる場合に、z 軸方向の分極 P_z が 0 となる。すなわち、図 3 6 の z 軸が X Y 平面上にある場合に Ω 子井戸の閉じ込め方向に歪による電位勾配が発生しない。したがって、前述したように、一般式(H K L D0)面(H 、K K K D0

Lは、H+K+L=0を満足し、、かつH=K=L=0 を除く任意の数)で表される面方位では、量子井戸の閉 じ込め方向に電位勾配が発生せず、それ以外の面方位で は分子井戸の閉じ込め方向に電位勾配が発生する。

【0160】また、閃亜鉛鉱型結晶では、z 軸方向の分 極 P_z は次式で表される。

 $P_z = \epsilon_{xx} e_{14} s i n α cos α cos β (cos^2 β - s i n^2 β) - \epsilon_{yy}$ $e_{14} s i n α cos α cos β + 3 \epsilon_{zz} e_{14} s i n α cos α s i n^2 β cos$ $β + 2 \epsilon_{yz} e_{14} (cos^2 α - s i n^2 α) s i n β cos β + 2 \epsilon_{xz} e_{14} s i$ $n \alpha \cos \alpha \sin \beta$ (2 $\cos^2 \beta - \sin^2 \beta$) + 2 ϵ_{xy} e₁₄ ($\cos^2 \alpha$ - $\sin^2 \alpha$) ($\cos^2 \beta - \sin^2 \beta$) · · · (2)

上式(2)から、関亜鉛鉱型結晶では、例えば角度 α が 0° または 9 0° となる場合または角度 β が 0° または 9 0° となる場合に、z方向の分極 P_z が 0 となる。 したがって、前述したように、一般式 (0 M N) 面 (M および N は、M = N = 0 を除く任意の数) で表される面方位およびこれと等価な面方位では、量子井戸の閉じ込め方向に電位勾配が発生せず、それ以外の面方位では、量子井戸の閉じ込め方向に電位勾配が発生する。

【0161】圧電係数の値は、LANDOLT-BORNSTEIN Nume rical Data and Functional Relationships in Science and Technology New Series Group III; Crystal and Solid State Physics Vol. 17a, Edited by O. Madelung, springer-Verlag Berlin-Heidelberg 1982 等に記載されている。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1~第7の実施例における半導体レ ーザ素子の構成を示す模式的斜視図である。

【図3】第1の実施例の半導体レーザ素子におけるMQ W発光層のエネルギーバンド図である。

【図4】第1の実施例の半導体レーザ素子におけるMQ W発光層のエネルギーバンド図である。

【図5】第2の実施例の半導体レーザ素子におけるMQ W発光層のエネルギーバンド図である。

【図6】第2の実施例の半導体レーザ素子におけるMQ W発光層のエネルギーバンド図である。

【図7】第3の実施例の半導体レーザ素子におけるMQ 30 製造方法を示す模式的工程断面図である。 W発光層のエネルギーバンド図である。 【図31】第12の実施例における半導係

【図8】第3の実施例の半導体レーザ素子におけるMQ W発光層のエネルギーバンド図である。

【図9】第4の実施例の半導体レーザ素子におけるMQ W発光層のエネルギーバンド図である。

【図10】第4の実施例の半導体レーザ素子におけるM QW発光層のエネルギーバンド図である。

【図11】第5の実施例の半導体レーザ素子におけるM QW発光層のエネルギーバンド図である。

【図12】第5の実施例の半導体レーザ素子におけるM 40 QW発光層のエネルギーバンド図である。

【図13】第6の実施例の半導体レーザ素子におけるM QW発光層のエネルギーバンド図である。

【図14】第6の実施例の半導体レーザ素子におけるM QW発光層のエネルギーバンド図である。

【図15】第7の実施例の半導体レーザ素子におけるM QW発光層のエネルギーバンド図である。

【図16】第7の実施例の半導体レーザ素子におけるM QW発光層のエネルギーバンド図である。

【図17】図1の半導体レーザ素子の製造方法を示す模 50 のエネルギーバンド図である。

式的工程断面図である。

【図18】図1の半導体レーザ素子の製造方法を示す模式的工程断面図である。

【図19】図1の半導体レーザ素子の製造方法を示す模式的工程断面図である。

【図20】図1の半導体レーザ素子の製造方法を示す模式的工程断面図である。

10 【図21】図1の半導体レーザ素子の製造方法を示す模式的工程断面図である。

【図22】第9の実施例の半導体レーザ素子におけるM QW発光層のエネルギーバンド図である。

【図23】第9の実施例の半導体レーザ素子におけるM QW発光層のエネルギーバンド図である。

【図24】本発明の第10の実施例における埋め込みリッジ構造のAlGaInP系半導体レーザ素子の構造を示す模式的断面図である。

【図25】第10の実施例の半導体レーザ素子における MQW発光層のエネルギーバンド図である。

【図26】第10の実施例の半導体レーザ素子における MQW発光層のエネルギーバンド図である。

【図27】本発明の第11の実施例におけるZnSe系 半導体レーザ素子の構造を示す模式的断面図である。

【図28】第11の実施例の半導体レーザ素子における MQW発光層のエネルギーバンド図である。

【図29】第11の実施例の半導体レーザ素子における MQW発光層のエネルギーバンド図である。

【図30】第12の実施例における半導体レーザ素子の製造方法を示す模式的工程断面図である。

【図31】第12の実施例における半導体レーザ素子の MQW発光層の拡大断面図である。

【図32】第12の実施例における半導体レーザ素子の 量子細線構造が形成されたMQW発光層の拡大断面図お よび模式的平面図である。

【図33】第12の実施例における半導体レーザ素子の 量子細線構造のMQW発光層の拡大断面図である。

【図34】第12の実施例における半導体レーザ素子の 製造方法を示す模式的工程断面図である。

【図35】第13の実施例における半導体レーザ素子の 量子箱構造が形成されたMQW発光層の拡大断面図およ び模式的平面図である。

【図36】 歪により電位勾配が発生する量子井戸層の面 方位を説明するための図である。

【図37】従来のGaN系半導体発光素子の構成を示す 模式的断面図である。

【図38】従来の半導体発光素子におけるMQW発光層のエネルギーバンド図である。

【図39】従来の半導体発光素子におけるMQW発光層のエネルギーバンド図である。

26

【符号の説明】

1 サファイア基板

6 n−第1クラッド層

7 n-第2クラッド周

8, 24, 45, 80 MQW発光層

9 pー第1クラッド層

10 p-第2クラッド層

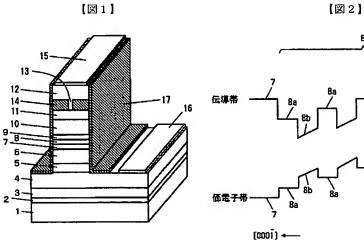
8 a, 2 4 a, 4 5 a 障壁層

23, 45 nークラッド層

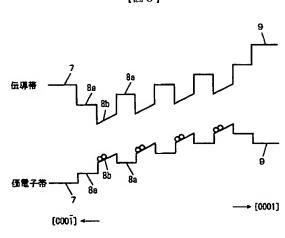
27, 46 p-クラッド層

24b, 45b 井戸層



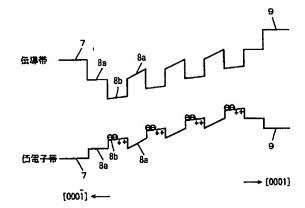


【図3】

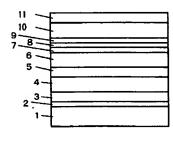


【図4】

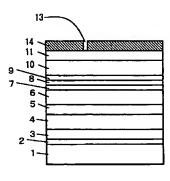
→ [0001]



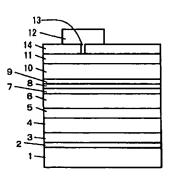
【図17】

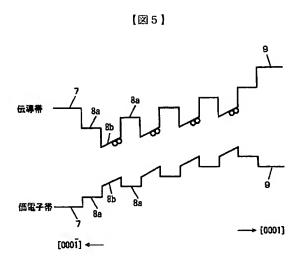


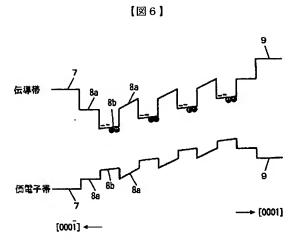
【図18】

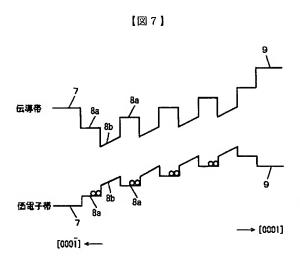


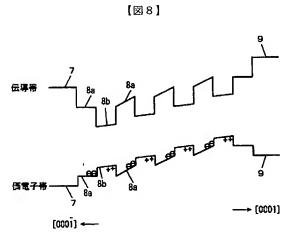
【図19】

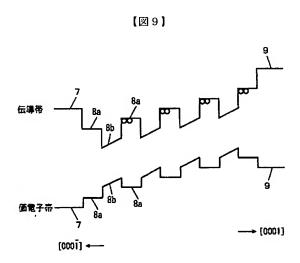


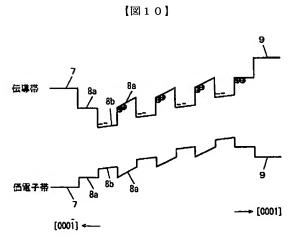


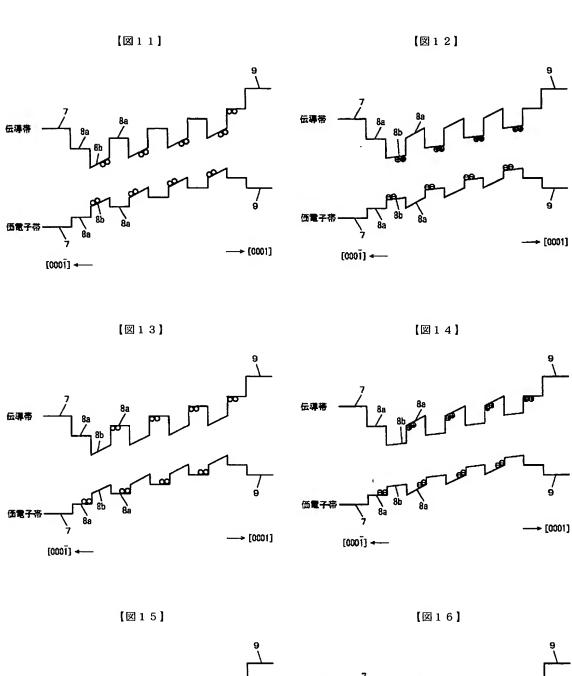


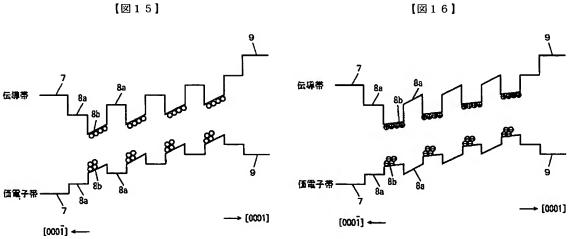


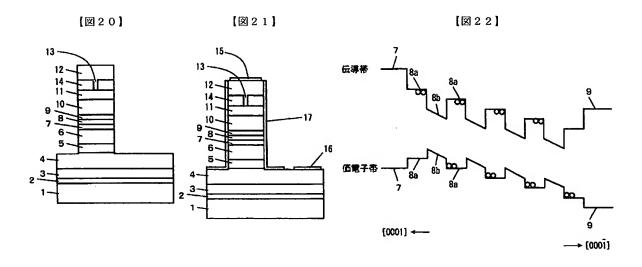


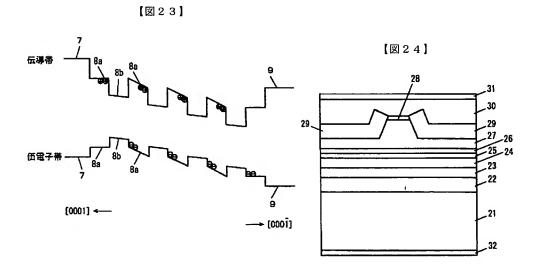


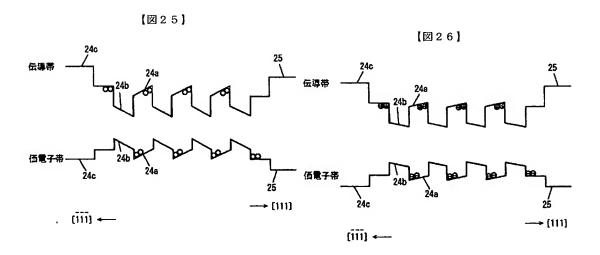


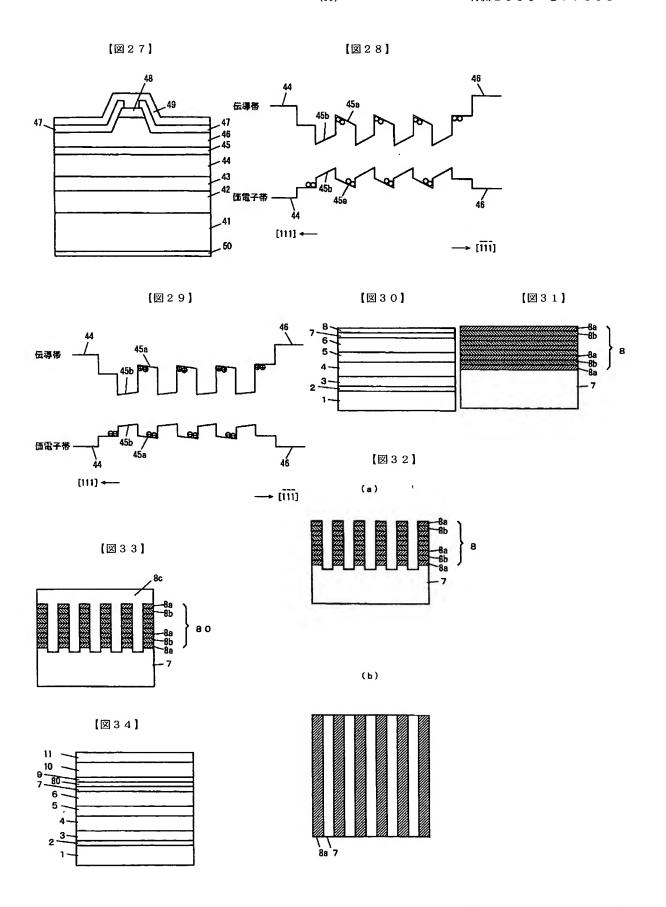


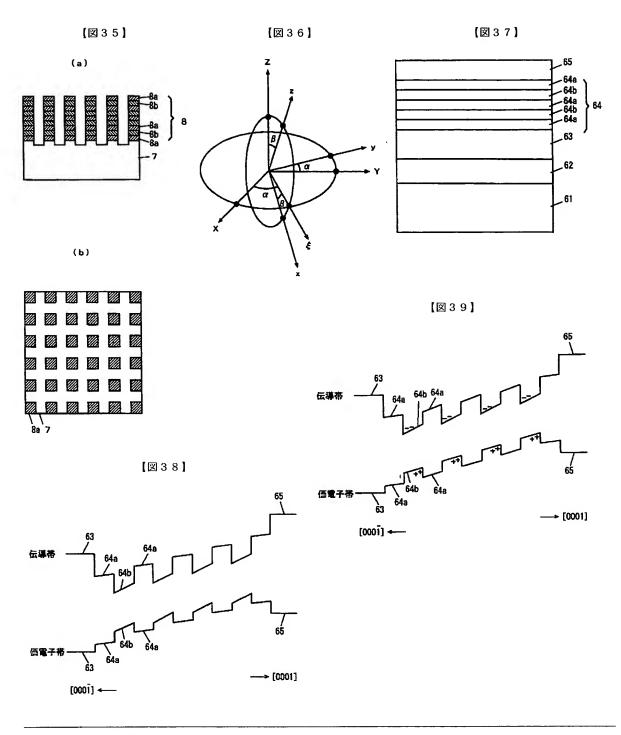












フロントページの続き

F I H O 1 S 3/18 テーマコート*(参考) 678 F ターム(参考) 5F041 AA03 CA04 CA05 CA34 CA35 CA40 CA41 CA43 CA44 CA46 CA65 CA65 SF073 AA04 AA13 AA51 AA71 AA74 AA75 CA07 CA14 CA22 CB02

CB05 CB17 DA05 EA23 EA29